香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CIG SHANGHAI CO., LTD.

上海劍橋科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6166)

變更H股發售所得款項用途

茲提述(i)上海劍橋科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為2025年10月20日有關H股首次上市的招股章程(「**招股章程**」)，內容有關本公司H股發售(「**H股發售**」)的所得款項淨額；(ii)本公司日期為2025年10月27日的公告，內容有關最終發售價及配發結果；(iii)本公司日期為2025年11月10日的公告，內容有關悉數行使超額配股權。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

變更H股發售所得款項用途

於2025年10月28日本公司H股成功在香港聯交所上市，按每股H股68.88港元發行67,010,500股H股，所得款項總額為約4,615.7百萬港元，扣除相關開支後所得款項淨額為約4,480.0百萬港元(即每股H股可得淨額為約66.86港元)。於2025年11月10日，超額配股權獲悉數行使，按每股H股68.88港元發行10,051,500股H股，所得款項總額為692.3百萬港元，扣除相關開支後所得款項淨額為約677.1百萬港元(即每股H股可得淨額為約67.36港元)。上述所得款項淨額合計為約5,157.1百萬港元。原定用途披露在招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

董事會謹此宣佈，第五屆董事會第三十七次會議及第五屆董事會戰略與ESG委員會第十五次會議於2026年10月30日審議通過變更H股發售所得款項淨額用途的建議(「**變更H股發售所得款項用途**」)。

有關2026年變更H股發售所得款項用途的詳情於下文載述：

計劃用途	**招股章程所披露的擬定使用金額** *(百萬港元)*	**截至本公告日期的預估已使用金額** *(百萬港元)*	**截至本公告日期的預估未使用金額** *(百萬港元)*	**變更H股發售所得款項用途的擬定使用金額** *(百萬港元)*	**未使用金額的擬定使用時間表**
提升公司在光模塊、寬帶及無線產品方面的產能					
• 關於公司的寬帶產品，包括50G/25GPON產品	618.9	11.5	607.4	—	2027年底前
• 關於公司的無線產品，包括Wi-Fi 7及Wi-Fi 8產品	670.4	2.4	668.0	—	2027年底前
• 關於公司的光模塊產品，包括800G/1.6T產品	1,289.3	1,289.3	—	1,768.5	2027年底前
提升公司的研發人才及技術，以實現更多突破					
• 招聘研發人才	283.6	19.5	264.1	88.0	2030年底前
• 升級機器及軟件以支持研發工作	489.9	489.9	—	—	2030年底前
• 用於支持研發工作的材料	257.9	24.7	233.2	77.7	2030年底前

計劃用途	招股章程所披露的擬定使用金額 *(百萬港元)*	截至本公告日期的預估已使用金額 *(百萬港元)*	截至本公告日期的預估未使用金額 *(百萬港元)*	變更H股發售所得款項用途的擬定使用金額 *(百萬港元)*	未使用金額的擬定使用時間表
加強業務推廣及營銷力度					
• 招聘銷售及營銷人才	242.4	—	242.4	80.8	2030年底前
• 行業協會及全球活動	15.4	0.4	15.0	15.0	2030年底前
戰略投資	773.6	773.6	—	—	2030年底前
營運資金	515.7	515.7	—	—	不適用
總計	**5,157.1**	**3,127.0**	**2,030.1**	**2,030.1**	

於變更H股發售所得款項用途後，所有原定用於提升寬帶產品和無線產品方面的產能的餘額1,275.4百萬港元，及部分原定用於提升研發能力及加強市場擴展和營銷活動的餘額493.10百萬港元，合計1,768.5百萬港元將撥作提升光模塊產品方面的產能，包括但不限於擴張光模塊產能所需的生產機器、設備及原材料，對現有設備進行升級改造，特別是提升生產流程全自動化水平。除此以外，餘下尚未動用所得款項淨額的用途並無其他變動。

H股上市以來的業務進展

自公司H股於2025年10月上市至今，公司經營業績保持快速增長。其中，2026年第三季度實現營業收入人民幣22.16億元，同比增長67.26%；前三季度累計實現營業收入人民幣49.21億元，同比增長46.46%，已超過上年全年水平。第三季度，歸屬

於上市公司股東的淨利潤人民幣4.33億元，同比增長212.81%；前三季度累計實現歸母淨利潤人民幣7.61億元，同比增長193.35%。

公司業績的增長主要受益於全球人工智能(AI)基礎設施建設帶動的高速光模塊需求增長，以及公司在客戶拓展、產能建設和供應鏈保障等方面取得的積極進展。特別是北美市場新客戶拓展取得重要突破，客戶結構由以網絡設備供應商為主，逐步拓展至傳統雲服務商、新興雲計算及算力基礎設施服務商等不同類型客戶，進一步拓寬了市場空間，增強了業務增長的持續性。

得益於營業收入規模擴大及盈利能力較高的高速光模塊業務佔比持續提升，公司盈利能力增長更加明顯。儘管DDR等關鍵物料價格上漲及供應緊張對傳統寬帶和無線接入業務毛利率造成一定壓力，高速光模塊業務的快速發展仍推動公司整體盈利能力顯著提升。截至2026年第三季度，高速光模塊業務收入佔公司營業收入的比例已超過50%，其中800G產品佔高速光模塊出貨量的絕大部分。

公司高速光模塊業務的快速發展，是行業需求增長與公司在客戶拓展、產能建設、供應鏈協同及技術研發等方面持續投入共同作用的結果。

(一) 持續拓展客戶群體，推動業務結構優化

隨著AI基礎設施投資持續增長，全球高速光模塊市場需求保持較快增長，主要客戶更加重視供應商多元化、技術能力、規模化交付及供應鏈安全，為具備綜合競爭力的新供應商創造了市場機會。

公司積極把握行業機遇，在鞏固現有客戶合作的同時，持續拓展北美及其他重點市場。今年以來，公司成功導入傳統雲服務商和新興雲計算服務商等新客戶，並積極推進與其他雲服務商、網絡設備供應商、算力基礎設施及芯片相關

企業的技術交流、產品驗證和業務合作。客戶群體的持續拓展為公司業務增長提供了支持，也進一步增強了客戶結構的多元化和長期成長潛力。

(二) 持續擴大產能規模，提升全球化交付能力

規模化製造和穩定交付能力已成為客戶選擇高速光模塊供應商的重要因素。H股上市以來，公司持續推進產能建設，提升製造、工藝管理及交付保障能力。截至2026年9月初，公司已基本形成月設計產能約100萬支的生產能力，為現有客戶需求增長及新客戶導入提供了支持。

公司持續加強與主要客戶的中長期需求溝通，結合行業趨勢、客戶需求及供應鏈配套情況規劃未來產能，計劃在未來約15個月繼續推進產能大幅擴張，並根據市場需求、客戶合作進展及關鍵物料和設備供應情況動態調整擴產節奏。

同時，公司持續完善全球化製造和交付體系，綜合不同生產基地在成本、人才、工藝及供應鏈等方面的優勢，優化產能佈局和資源配置，為客戶提供靈活、穩定的交付方案，提升全球供應鏈的安全性和韌性。

(三) 加強上游供應鏈協同，構建差異化競爭優勢

關鍵元器件、原材料及生產設備的供應保障能力，已成為影響高速光模塊行業產能擴張和產品交付的重要因素，也是客戶評估供應商綜合競爭力的重要考量。

公司持續深化與上游核心供應商的戰略合作，通過股權投資、固定資產及產能配套、長期採購、預付款等多種方式，加強激光器、硅光芯片、PCB等關鍵器

件和材料，以及自動化生產設備的供應保障，提升供應鏈協同與垂直整合能力。

同時，公司通過與專業投資機構合作，利用產業基金等方式參與新材料、新工藝和新技術的早期研發及產業化，為未來技術迭代和產品升級儲備資源。依託全球化運營和交付體系，公司積極推動核心供應商的海外生產及本地化交付佈局，提升供應鏈多元化、穩定性和抗風險能力。

圍繞關鍵材料、核心器件、生產設備及全球製造體系形成的供應鏈協同能力，正在逐步成為公司參與全球高速光模塊市場競爭的重要優勢。

(四) 持續加強技術研發和全球客戶支持，推動新產品及新技術佈局

公司持續強化研發體系和全球客戶技術支持能力。依託美國硅谷、日本東京、上海、新竹等地的研發資源，加強跨區域協同，建立覆蓋主要客戶的全天候技術支持和響應體系，提升客戶需求響應、產品驗證及聯合開發效率。

在下一代高速光互聯技術領域，公司持續推進近封裝光學(NPO)、薄膜鈮酸鋰(TFLN)調製技術，以及USFP、XPO等新型高密度可插拔光模塊相關技術和產品研發，推動與更多客戶開展技術交流、產品驗證及聯合開發，為未來產品迭代和業務拓展創造條件。

通過持續提升研發、製造、供應鏈及全球技術服務能力，公司正由以產品製造和交付為主的供應商，逐步向具備綜合能力的合作夥伴發展，進一步提升在全球高速光互聯產業鏈中的競爭地位。

(五) 充分利用資本市場融資平台，支持主營業務發展

公司始終圍繞主營業務發展需求開展資本配置，積極利用境內外資本市場支持研發投入、產能建設和供應鏈配套。公司通過香港首次公開發行、股份配售及可轉換債券等方式籌集資金，為高速光模塊擴產、全球化生產佈局及關鍵供應鏈保障提供支持。

公司將繼續以主營業務發展為中心，統籌業務增長、資本開支、供應鏈安全及資金使用效率，提升資本配置能力，為中長期發展創造條件。

(六) 未來經營展望

隨著全球AI基礎設施持續建設、數據中心網絡架構演進及高速光互聯技術升級，公司認為高速光模塊及相關產品仍具有較好的中長期市場發展空間。目前客戶需求保持較高水平，行業產能及關鍵供應鏈配套能力持續擴張，未來供需關係也可能隨著新增產能釋放、技術演進及市場競爭變化而調整。

公司將密切關注市場需求、客戶合作、技術迭代及供應鏈變化，持續推進產能建設、技術研發、客戶拓展和全球化供應鏈佈局，提升產品競爭力、規模化交付能力及經營效率。

公司繼續聚焦主營業務，以客戶需求為導向，以技術創新、供應鏈協同和全球化交付能力為支撐，不斷提升全球高速光互聯市場競爭地位，推動高質量、可持續發展，為股東、客戶、員工及合作夥伴創造長期價值。

變更H股發售所得款項用途的理由及裨益

H股招股章程所披露發售所得款項的計劃用途是基於公司於招股章程披露時對當時及未來的市場狀況作出的預測而制定。董事會需要對全球及國內經濟狀況的發展趨勢、公司所在行業的變化趨勢、公司自身業務發展進程等進行動態評估，以確定H股發售所得款項淨額最為有效的用途。

截至本公告日期，H股發售所得款項中分配至提升在光模塊產品(包括800G/1.6T產品)方面的產能的未使用金額餘額為零，顯示出較先前於招股章程所披露者更快的使用率。該使用效率的提升主要受下游客戶及消費者需求顯著上升趨勢推動，導致本公司於2026年加速光模塊產品的產能建設：(i)資本開支持續增長；(ii)上調採購計劃；及(iii)終端需求轉向推理。上述因素共同推動本公司客戶對高速光模塊產品(如800G、1.6T及NPO產品)的需求，進一步推動本公司光模塊產品相關產能的擴充。

與此同時，隨著AI算力需求的持續爆發式增長，高速光模塊需求繼續保持強勁。隨著公司光模塊業務比重的持續提升，以及近期新客戶拓展方面的進展，考慮到公司現有訂單增長速度高於公司產能增長，公司極需加快光模塊產品的產能擴張和供應鏈開拓，以滿足客戶的交付需求。

根據2025年年度股東會批准的一般性授權，公司已分別於2026年5月配售新H股和2026年10月配售新H股及發行可轉換債券，以更多融資支持光模塊業務的供應鏈保障和產能擴張計劃。儘管如此，結合公司實際經營情況及發展規劃，經測算仍需要投入更多資金用於補充公司對光模塊產品相關產能擴充的投資。

另一方面，2025年年底至今，寬帶和無線接入市場受DDR等核心物料價格上漲及供應短缺的影響，客戶購買力下降，採購需求延遲。相應的，公司原定對寬帶及無線產品的產能擴張的緊迫性有所下降。經評估，使用除H股發售所得款項以外的自

有和自籌資金已經可滿足公司今年及2027年在寬帶和無線產品方面的產能和業務需求。

此外，部分原定用於提升研發能力及加強市場擴展和營銷活動的H股發售所得款項計劃於2030年前使用完畢，相較於擴產，其相對的使用週期較長，使用效率偏低，回報週期較長。而隨著公司產能和交付的快速提升，公司盈利能力也快速大幅提升，未來研發和市場相關的投入有望通過新增利潤等自有資金以及其他自籌資金滿足。

基於上述原因，通過變更H股發售所得款項用途，將原定用於寬帶和無線接入產品擴展產能的資金，以及部分原定用於提升研發能力及加強市場擴展和營銷活動的資金，撥作用於光模塊產能擴張，有助於抓住AI硬件需求的窗口期，加快提升業務規模和盈利能力，可以有效提升公司H股發售所得款項的使用效率，持續鞏固公司可持續發展及加快推進公司全球化戰略，優化對公司股東的投資回報。

其他事項

根據本公司組織章程細則的規定，變更H股發售所得款項用途需提交股東會以普通決議案方式審議通過後方可生效。一份載有建議變更H股發售所得款項用途之詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
上海劍橋科技股份有限公司
Gerald G Wong先生
董事長、執行董事及總經理
(首席執行官)

上海，2026年10月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Gerald G Wong先生、趙海波先生、趙宏偉先生及張傑先生；(ii)獨立非執行董事秦桂森先生、姚明龍先生及袁淑儀女士。